

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

邦正科技股份有限公司  
可能触发降层情形的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 现有层级情况

目前所属市场层级：创新层

进入现有层级时间：2021年6月7日

进层时符合标准情况：

√最近两年营业收入平均不低于6000万元，且持续增长，年均复合增长率不低于50%，股本总额不少于2000万元。

### 二、 可能触发降层情况

#### (一) 可能触发降层情形

首次出现此项可能触发降层事项日期	可能触发的降层情形	是否新增情形
2024年1月8日	连续60个交易日，股票每日收盘价均低于每股面值。	是

截至2024年1月8日，公司已连续30个交易日股票每日收盘价均低于1元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层调整业务指南》第三条的规定，公司发生上述情形连续达30个交易日的，应当于次一交易日披露可能触发降层情形的风险提示公告。

(二) 预计降层后所属市场层级

根据《分层管理办法》相关规定，预计降层后所属层级为基础层。

三、 风险提示

截至 2024 年 1 月 8 日，公司已连续 30 个交易日股票每日收盘价均低于 1 元。若公司连续 60 个交易日股票每日收盘价均低于每股面值，将触发即时降层情形，存在被调出创新层的风险。公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层调整业务指南》等相关规定履行后续信息披露义务，请投资者关注并谨慎决策。

邦正科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日